



IEC 電子部品品質認証制度(IECQ)
電子部品/組立部品/関連材料/関連工程
IECQ の規則及び詳細についてはウェブサイト参照 www.iecq.org

IECQ 適合証明書 プロセス認証 ESD(静電気放電)

IECQ 証明書番号:	IECQ-P JQAJP 24.0002	発行番号:	1	認証状況:	継続中
旧 IECQ 証明書番号:		発行日:	2024/10/28	初回発行日:	2024/10/28
CB 管理番号:	JQAQ0018-001-E	有効期限:	2027/10/27		

株式会社 アサヒ

〒379-0133 群馬県安中市原市 668 番地

当該組織が開発し、実施する手順及び関連する工程は、この認証書を発行したIECQ認証機関による審査の結果、IECQプロセス認証スキームの要求事項に適合することを確認しました。審査は、基本規則IECQ01、施行規則IECQ03-1「全IECQスキームの一般要求事項」、IECQ03-2「IECQプロセス認証スキーム」及び以下の規格または仕様書に基づいています。:

- IECQ AS 032000-JP0001 {ed. 1.0} (RCJS-5-1:2016) IEC電子部品品質認証制度(IECQ制度)
静電気現象からの電子デバイスの保護 — 一般要求事項

参照プロセスマニュアル: 100000

認証範囲:

SMT 実装及び基板アッセンブリ

発行認証機関 (CB) : Japan Quality Assurance Organization (JQA)

一般財団法人 日本品質保証機構 総合製品安全部門

〒192-0364 東京都八王子市南大沢四丁目 4 番地 4

部門長: 平 岩 貞 浩



後援会員団体



Japanese Industrial Standards Committee

日本工業標準調査会

この認証の妥当性は、この認証書の発行認証機関による定期的なサーベイランス調査の実施によって維持されます。

注記: この認証は IECQ の施行規則に基づき、認証の停止又は取り消しとなる場合があります。

この認証書及びその附属書はその一部のみを複製することはできません。

この認証は委譲できません。また、この認証書の著作権は発行認証機関に属します。

この認証の認証状況及びその真偽については、IECQ の公式ウェブサイトを確認できます。www.iecq.org